

北京金橙子科技股份有限公司

关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金事项的一般风险提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次交易的方案披露情况

北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过以发行股份及支付现金的方式购买长春萨米特光电科技有限公司的 55.00% 股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025 年 8 月 12 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于<北京金橙子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2025 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于<北京金橙子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、本次交易的风险提示

本次交易尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册等。本次交易能否取得上述批准和注册，以及最终取得批准和注册的时间存在不确定性。

公司将严格按照相关法律法规的规定披露本次交易事项的进展情况。有关信息均以公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日